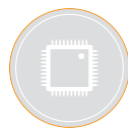




推动世界进步



2009

恩智浦推出首款业界标准 NFC 芯片——PN544

2009

恩智浦打造首款微型混合动力启停芯片

2009

恩智浦推出全球首个完全集成的数字电视处理器 PNX85500，包含约 3.5 亿晶体管



2010

恩智浦在纽约纳斯达克证券交易所上市

2011

恩智浦推出 SafeAssure® 计划

2011

恩智浦出货引领全球速度的 Arm® Cortex®-M4 和 Cortex-M3 微控制器



2011

飞思卡尔推出业界首款结合了磁传感器、加速度传感器和压力传感器的磁力计，专为智能移动设备的位置跟踪功能而设计



2011

飞思卡尔推出业界首款多模无线基站处理器，满足从小蜂窝到大蜂窝的多标准需求



2012



2012

恩智浦推出面向物联网的 JN516x 无线微控制器系列

2012

恩智浦推出智能纸质票证 IC——MIFARE Ultralight EV1



2012

飞思卡尔推出业界首款基于 Arm Cortex-M0+处理器的 MCU



2013

出货第 10 亿个 GreenChip IC



2013

推出首款在 SafeAssure 产品组合中集成功能安全性的电源管理 IC

2013

恩智浦半导体被纳入纳斯达克 100 指数



2013

恩智浦推出首款面向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的 77 GHz 雷达 IC



2014

大唐恩智浦半导体成立，成为中国首家真正意义上的汽车半导体企业



2015

恩智浦与飞思卡尔合并，成为全球第四大半导体公司和全球最大的汽车芯片供应商

2015

恩智浦工程师荣获久负盛名的“NFC 领域欧洲发明奖”



2015

恩智浦打造首个微波加热/烹饪一体化解决方案



2016

恩智浦推出带有锂离子电池控制器的电池管理产品组合

2016

恩智浦荣膺久负盛名的汤森路透基金会 (Thomson Reuters Foundation) “停止奴役制奖 (Stop Slavery Award)”

2016

恩智浦为美国交通部智慧城市挑战赛 (U.S. Department of Transportation Smart City Challenge) 提供 V2X 和 RFID 技术



2017

恩智浦推出 S32 汽车平台，该平台具有完全可扩展的计算架构，可加速未来汽车上市速度

2017

面向全渠道零售数据，推出业界高性能的全局 RAIN RFID 芯片——UCODE 8



2017

率先推出 65V 横向扩散金属氧化物半导体 (LDMOS) 技术，可实现功率高达 1.8 kW 的超耐用产品

2017

IC Insights 的数据显示，恩智浦以 19% 的市场份额成为微控制器领域最大的供应商



2017

恩智浦推出全球首个兼容各种无线广播标准的车载信息娱乐系统无线/音频单芯片解决方案

2018

恩智浦、万事达卡和 Visa 为数十亿物联网 (IoT) 设备转变移动支付方式 (推出 mWallet 2GO)



2018

恩智浦荣膺全球创新百强企业 (Top 100 Global Innovator) 称号



2018

超紧凑型 RFCMOS 雷达收发器 TEF810X 获得荷兰创新奖

2018

恩智浦为 2018 年俄罗斯世界杯™ 决赛 (2018 FIFA World Cup Russia™ Finals) 提供创新网络安全连接技术，打造智能体育场体验



2019

恩智浦收购 Marvell 的 Wi-Fi® 连接业务



2019

iOS 13 和 MIFARE 为创新的智慧城市用例提供支持

2019

推出用于语音和人脸识别的 i.MX RT 跨界处理器——全球速度领航的低成本 MCU



2019

恩智浦推出 EdgeVerse™ 品牌平台，为快速增长的边缘计算产品组合提供支持



2019

恩智浦推出适用于汽车和物联网的安全超宽带测距技术

2020

恩智浦采用台积电 (TSMC) 5nm 技术来构建下一代高性能汽车平台

2020

恩智浦利用 S32G 网络处理器充分释放车辆数据的潜力

2020

恩智浦推出带有专用神经处理单元的 i.MX 应用处理器，可在边缘进行先进机器学习

2020

恩智浦启用位于亚利桑那州的新氮化镓晶圆厂，推进 5G 发展



2021



周年庆典

2021

恩智浦半导体将加入标准普尔 500 指数 (S&P 500 Index)

S&P 500

